



## 比賽簡章

### 製造新時代，一起記錄你的虛實整合之旅

隨著智慧製造的提出，虛實整合已變成時下大家共同追求的目標。實現虛實整合的路雖然漫長，但這一路並不孤單！第六屆 Moldex3D 全球模流達人賽以「我的虛實整合之旅」為題，邀請廣大用戶分享案例，一起記錄邁向虛實整合的足跡！

各位模流達人們，準備好秀出你最 hardcore 的虛實整合案例了嗎？第六屆 Moldex3D 全球模流達人賽等你來挑戰! >> [即刻報名](#)

#### 需要更多方向嗎？歡迎參考以下敘述輔助撰寫

- 模流分析與現場實務對比
- 在模流分析時考慮現場成型條件
- 用模流分析解決難以突破的先進製程挑戰

#### 關於 Moldex3D 全球模流達人賽

Moldex3D 全球模流達人賽 (Moldex3D Global Innovation Talent Award) 的目標為激勵國內外 Moldex3D 用戶分享模流分析實作案例及經驗。透過競賽，激發產學界開發創新的模流分析應用技巧及方法，展現模流分析為產品設計及生產帶來的價值與效益，協助全球塑膠工程相關領域培育更多智慧製造人才。

### 歡慶 25 週年 獎勵加倍

本屆比賽適逢科盛科技成立 25 週年，比賽獎金加碼放送！得獎者將可獲得高達 USD 6,000 元不等的獎金，更可以前往西班牙參加 Moldex3D 一年一度的盛會「Moldex3D 全球技術研討會」，並在會議上接受殊榮！

除了提供優渥的獎金，主辦單位將協助提供得獎作品媒體曝光。得獎作品將曝光於 Moldex3D 官方網站、社群平台、電子報，及其他第三方合作媒體平台，與全球塑料產業專業人士分享這份榮耀。

**首獎**  
**\$6,000 USD**

**二獎**  
**\$4,000 USD**

**三獎**  
**\$2,000 USD**

**特別獎**  
**\$800 USD**

\*企業組及學生組個別選出組內首獎、二獎、三獎，特別獎將從兩組中擇優選出

\*科盛科技補助獲獎團隊 MTC 2021 門票及西班牙 2 晚住宿(每得獎團隊補助雙床房乙間)

\*獎金頒發及住宿補助以團隊為單位作業

\*受新冠肺炎影響，MTC 2020 取消。得獎權益不變，改為提供 MTC 2021 的門票及住宿補助

## 參賽流程及重要日期

日期	繳交項目
2020 年 6 月 20 日(五)前	完成 <a href="#">線上報名</a> 及繳交 <a href="#">作品概念書</a>
2020 年 7 月 31 日(四)前	繳交 <a href="#">完整作品報告</a> (包含 <a href="#">授權同意書</a> )
2020 年 9 月下旬	公告得獎名單

## 參賽組別及資格

**企業組**

**學生組**

\*參賽者可以個人或團隊名義參賽

\*參賽者必須為在職員工或是在校生/應屆畢業生

\*團隊成員上限為 4 人(不含主管或是指導教授)

## 參賽作品格式及收件方式

參賽者需要提供的作品檔案包含以下：

1. **作品概念書** ([下載格式](#))
2. **完整報告** ([下載格式](#)) 報告撰寫範例: [高精密射出成型完成漸進式多焦鏡片](#)
3. **授權同意書** ([下載](#))

**【加分項目】** 凡繳交 CAD 模型、幾何檔案(.stl 檔或.step 檔)及.3dm 檔或.mdg 檔，可以獲得作品加分!

- 所有檔案須於美國東部標準時間 **2020 年 7 月 31 日(五) 11:59 p.m. EST 前**寄至：[talentawards@moldex3d.com](mailto:talentawards@moldex3d.com)
- 如檔案超過郵件附件限制，請將檔案上傳至網路空間後，提供下載連結。
- 參賽作品須以使用 Moldex3D 解決方案為主，並呈現應用 Moldex3D 帶來的具體效益。
- 所有參賽文件請使用中文、英文擇一撰寫
- 參賽作品內容如不符規定或繳交檔不完整者，不得評選，參賽團隊（者）不得異議。

## 評分標準

**實務價值** 40%

**Moldex3D 應用技巧** 30%

創意表現 20%

文件說明完整性與相關性 10%

**加分項目：**凡繳交 CAD 模型、幾何檔案(.stl 檔或.step 檔)及.3dm 檔或.mdg 檔，可以獲得作品加分!

## 比賽規則及辦法

- 參賽作品必須於美國東部標準時間 **2020 年 7 月 31 日(五) 11:59 p.m. EST 前**完成繳交。
- 所有參賽作品及繳交的檔案，主辦單位皆視為可公開資料，並將使用於行銷推廣用途。參賽(者)團體須保證繳交的資料並無機密或侵害他人著作權。作品提交後，即視為授權于科盛科技股份有限公司(科盛科技)及其分公司，科盛科技及其分公司得將繳交作品不限載體、用途、使用次數、地區、期間，包含但不限於散佈、重制、發行、改作、翻譯、再授權、公開傳輸、公開展示、公開播送與公开发表。
- 參賽者必須為一般企業在職者或是在校生（應屆畢業生）。
- 參賽者可以個人或團隊名義參加；團隊人數上限為 4 人(不含指導教授或是主管)。每人限報名一個團隊。
- 以上比賽日期及時間、獎項內容和比賽規則及辦法，主辦單位有異動之權利，若有異動，將於官方網站公告，請參賽者密切注意。
- 請參閱完整的[比賽規則及辦法](#)。

### 活動窗口

Kate Chan

☎ +886-3-5600-199 ext. 715

✉ [talentawards@moldex3d.com](mailto:talentawards@moldex3d.com)

### 主辦單位

Moldex3D

[填寫報名表](#)